



Since 1946
Brightening the Future

2022年度(2023年3月期) 決算概要について

新光電気工業株式会社



目次

2022年度 通期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2023年度 通期の見通し（連結）

売上高・損益	11
設備投資額・減価償却費・研究開発費	13

配当について	14
--------	----

2022年度 通期決算概要 (連結)

決算概況

(単位：億円)

	2021年度 通期	2022年度 通期	前年度比	
				増減率
売上高	2,719	2,864	+144	5%
営業利益 (営業利益率)	714 (26%)	767 (27%)	+53	7%
経常利益 (経常利益率)	758 (27%)	788 (28%)	+29	4%
純利益※ (純利益率※)	526 (19%)	545 (19%)	+19	4%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益	389.58円	403.32円
------------	---------	---------

2022年度 通期決算概要（連結）

概況

- 半導体業界は、自動車、産業機器向けなどの需要が堅調に推移した一方で、世界的なインフレ、景気減速による影響や、コロナ特需の反動等を背景とするパソコン、スマートフォン向け需要の減少や在庫調整などにより、期後半にかけて半導体市況は大幅に悪化し、厳しい市場環境となった。
- 当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージは、期初において旺盛な需要が継続したものの、期後半以降、パソコン向けの需要減退の影響を大きく受け、リードフレームは、期後半にかけて、半導体市況減速等により売上が減少。半導体製造装置向けセラミック静電チャック、ハイエンドスマートフォン向けIC組立および先端メモリー向け等のプラスチックBGA基板は、需要が増加したことに加え、大幅な円安も寄与し、増収。
- **前期比で売上高5%増、各利益とも増益となり、売上高、各利益とも過去最高を記録。**

2022年度 通期決算概要（連結）

セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2021年度		2022年度		前年度比(%)
売上高 ※1			構成比(%)		構成比(%)	
	プラスチックパッケージ	1,694	(62)	1,768	(62)	4
	メタルパッケージ	929	(34)	993	(35)	7
	その他	96	(4)	102	(3)	6
	合計	2,719	(100)	2,864	(100)	5
経常利益 ※2			経常利益率(%)		経常利益率(%)	
	プラスチックパッケージ	509	(30)	473	(27)	△7
	メタルパッケージ	235	(25)	312	(31)	33
	その他/調整額	14		2		
	合計	758	(28)	788	(28)	4

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

2022年度 通期決算概要（連結）

財政状態、設備投資・減価償却費等

（単位：億円）

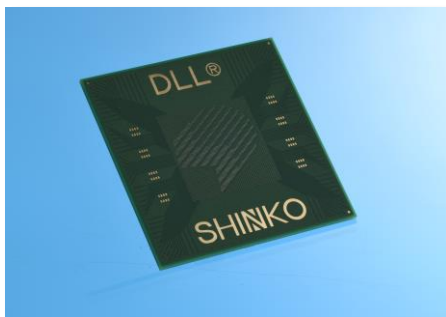
	2021年度	2022年度
総資産	3,195	3,869
純資産	2,020	2,510
自己資本比率	63%	65%

	2021年度	2022年度
設備投資額※	575	258
減価償却費※	300	345
研究開発費	35	36
為替レート(1米ドル)	111円	134円

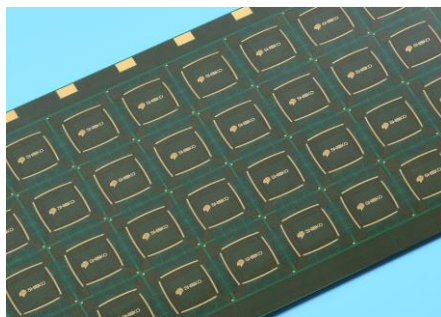
※ 無形固定資産を除く

2022年度 通期決算概要（連結）

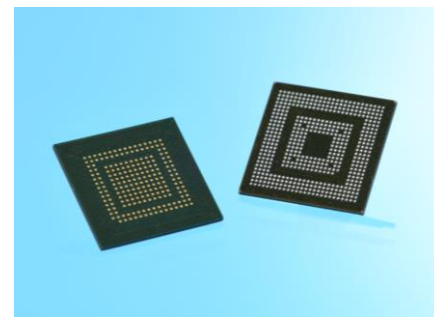
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

2022年度 通期決算概要（連結）

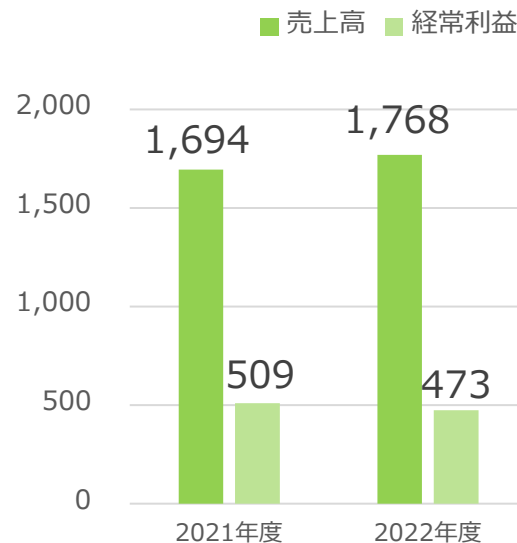
プラスチックパッケージ

（単位：億円）

	2021年度	2022年度	前年度比	
				増減率
売上高（構成比）	1,694 (62%)	1,768 (62%)	+74	4%
経常利益（経常利益率）	509 (30%)	473 (27%)	△35	△7%

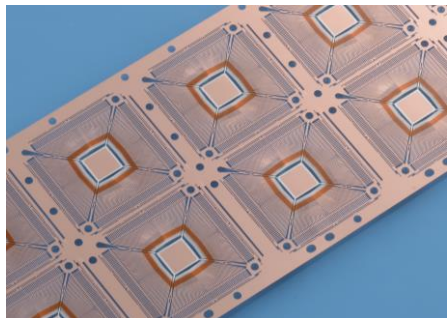
I C組立、プラスチックB G A基板は好調に推移したものの、フリップチップタイプパッケージの売上が減少したことなどにより、前期比増収減益

- I C組立は、期前半においてハイエンドスマートフォン向けの需要が堅調に推移するとともに、大幅な円安も寄与し、増収
- プラスチックB G A基板は、先端メモリー向けや自動車向けが好調に推移したことに加え、大幅な円安も寄与し、売上が増加
- フリップチップタイプパッケージは、期初において旺盛な需要が継続したものの、期後半以降、パソコン向けの需要が減少したことに加え、第4四半期に入り、サーバー向けのパッケージ需要が大きく減退したことなどにより、減収

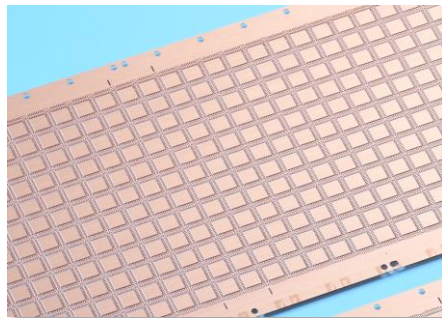


2022年度 通期決算概要（連結）

メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

2022年度 通期決算概要（連結）

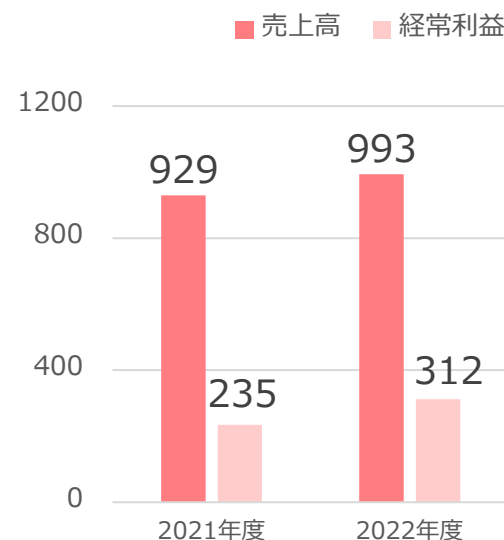
メタルパッケージ

（単位：億円）

	2021年度	2022年度	前年度比	
				増減率
売上高（構成比）	929 (34%)	993 (35%)	+64	7%
経常利益（経常利益率）	235 (25%)	312 (31%)	+77	33%

セラミック静電チャックの増収効果に加え、大幅な円安も寄与したことなどにより、前期比増収増益

- セラミック静電チャックは、半導体輸出規制等の影響を受けたものの、第3四半期まで高水準な受注が継続したことに加え、大幅な円安も寄与し、売上が増加
- リードフレームは、自動車向け等が期前半において堅調に推移したものの、在庫調整の影響を受け売上が減少
- CPU向けヒートスプレッダーは、期後半において需要減少の影響を受けたものの、売上は前年並み
- ガラス端子は、光学機器向けが低調に推移し、減収



2022年度 通期決算概要 (連結)

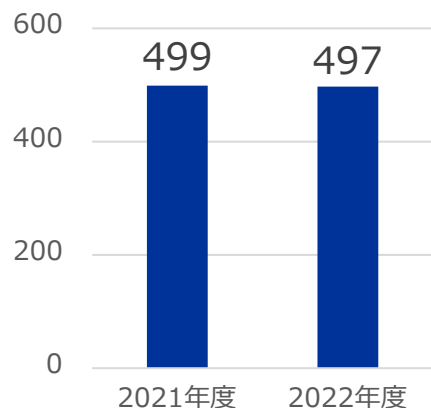
部門別売上高

(単位：億円)

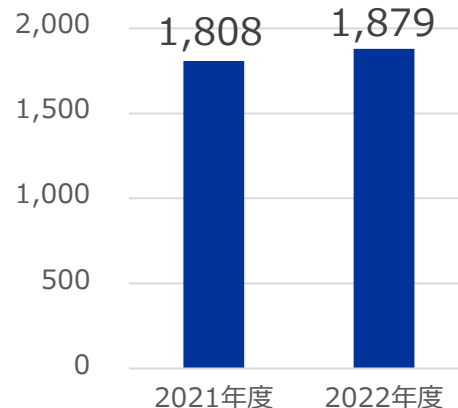
	2021年度	2022年度	前年度比	
			増減率	
ICリードフレーム	499 (18%)	497 (17%)	△2	△0%
ICパッケージ	1,808 (67%)	1,879 (66%)	+72	4%
気密部品	412 (15%)	487 (17%)	+75	18%

※ () は構成比

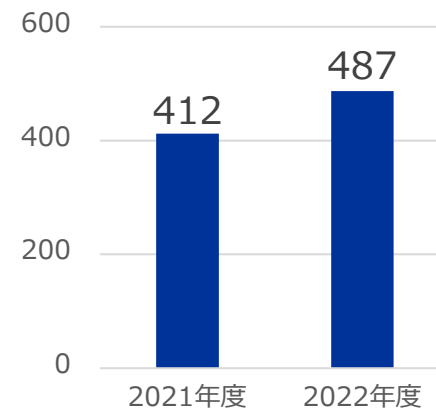
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



2023年度 通期の見通し（連結）

売上高・損益

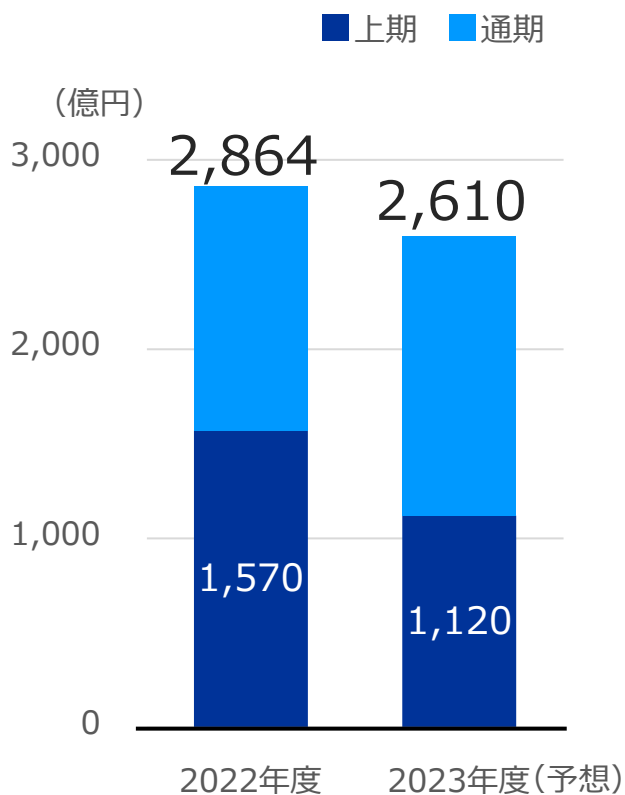
（単位：億円）

	2022年度（実績）			2023年度（予想）			前年度比	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期		通期
売上高	1,570	1,294	2,864	1,120	1,490	2,610	△254	△9%
営業利益 (営業利益率)	510 (32%)	258 (20%)	767 (27%)	80 (7%)	270 (18%)	350 (13%)	△417	△54%
経常利益 (経常利益率)	546 (35%)	241 (19%)	788 (28%)	80 (7%)	270 (18%)	350 (13%)	△438	△56%
純利益※ (純利益率※)	379 (24%)	166 (13%)	545 (19%)	60 (5%)	180 (12%)	240 (9%)	△305	△56%
為替レート	134円/\$			120円/\$				

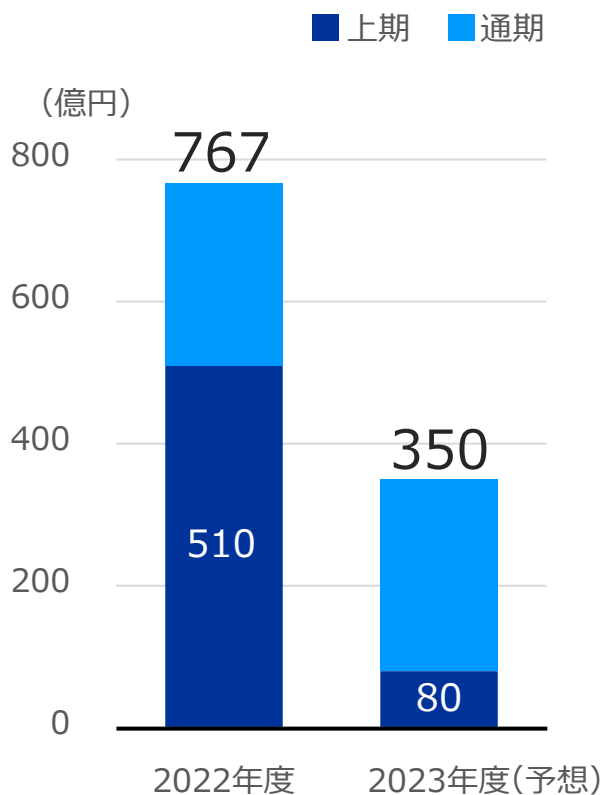
※ 親会社株主に帰属する当期純利益

2023年度 通期の見通し（連結）

売上高

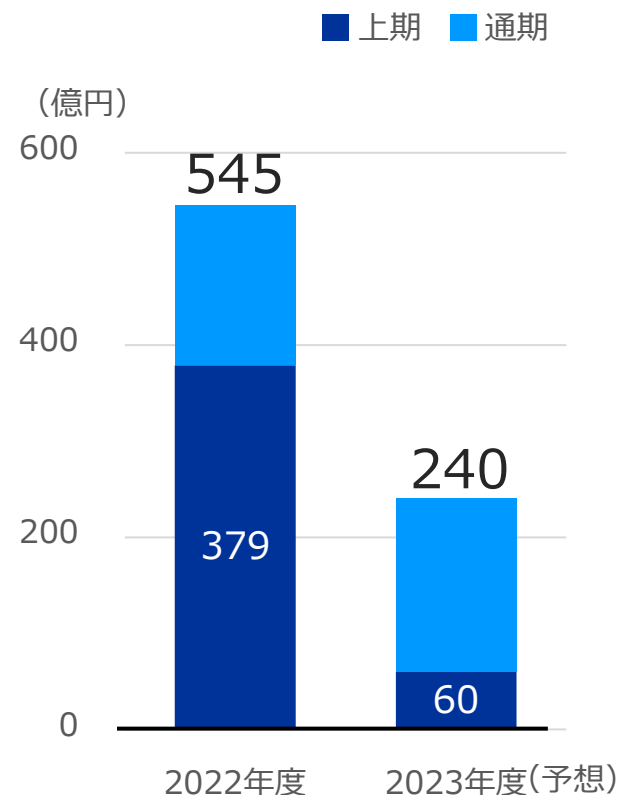


営業利益



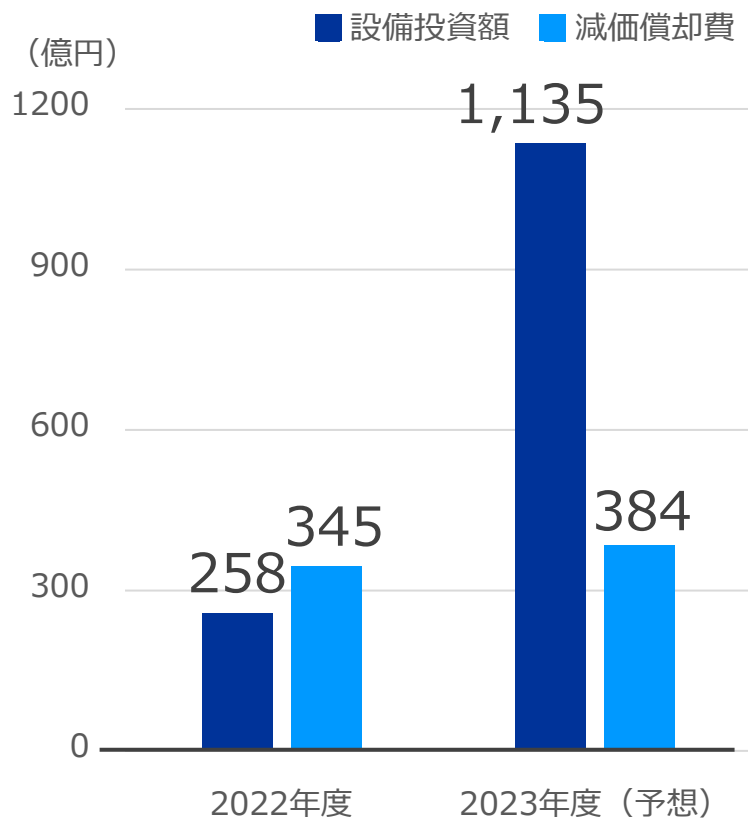
純利益※

※親会社株主に帰属する当期純利益

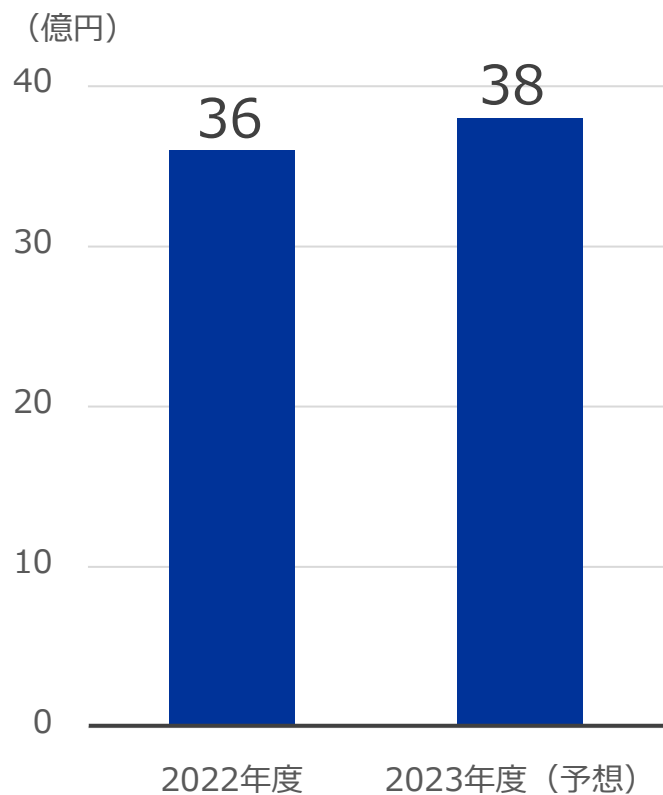


2023年度 通期の見通し（連結）

設備投資額・減価償却費



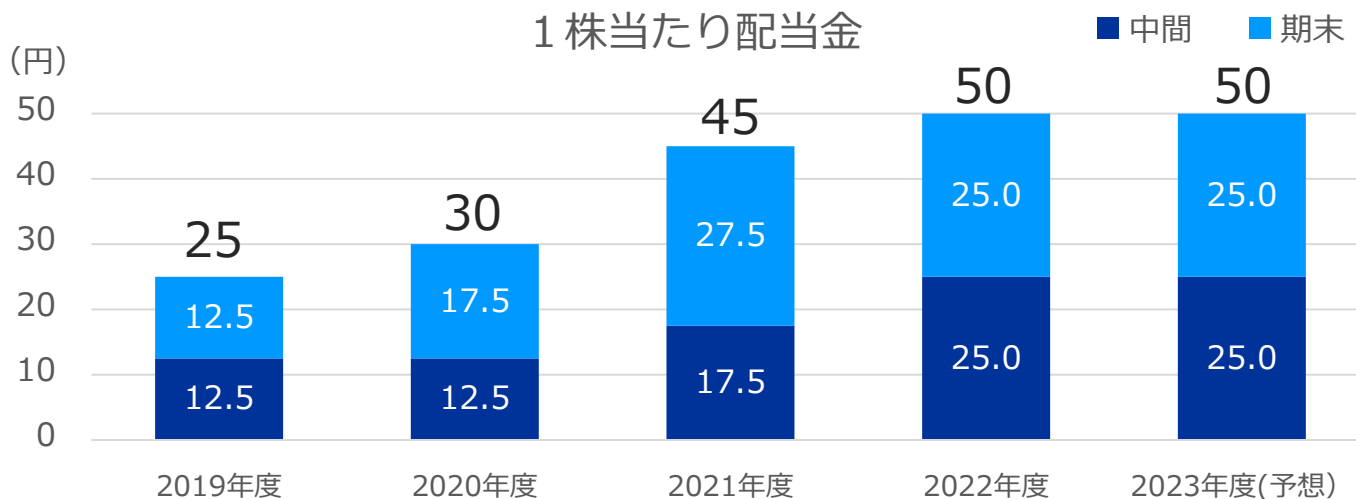
研究開発費



配当について

- 2022年度**
- ・ 中間配当：25円
 - ・ 期末配当：25円（予定）
 - ・ 年間50円（前期比5円増配・配当性向12.4%）

- 2023年度
（予想）**
- ・ 中間配当：25円
 - ・ 期末配当：25円
 - ・ 年間50円（配当性向28.1%）



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または有価証券報告書を参照していただきますようお願いいたします。